



情報機器の組込ソフトウェア設計職（プロジェクトマネージャー）

メーカーでの募集です。組み込み・制御系のご経験のある方は歓迎です。

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

メーカー

求人ID

1468006

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区

給与

500万円～1000万円

勤務時間

08:30～17:20

休日・休暇

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土日 祝日 GW 夏季休暇 年末年始 3ヶ月勤務後、就業...

更新日

2024年06月07日 07:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

高等学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2135709】

・同社のセンサー、通信関係製品の組込ソフトウェア設計・開発をご担当頂きます。

■業務内容

情報機器の組込ソフトウェア設計のプロジェクトマネージャーをご担当頂きます。
ソフトウェア開発領域の多様化による開発体制強化のための募集です。

■業務詳細

・自動販売機、センサ等の設計

・ AI設計、画像認識設計、クラウド（AWS）設計、波形解析アルゴリズム設計
・ UI・UXデザイン など

スキル・資格

■必須条件 ・組込ソフトウェア設計・開発経験5年以上の方 （AI、画像認識、クラウド（AWS）、波形解析アルゴリズム、UI・UXデザイン など） ・OSレス、及び組み込みOS（ μ ITRON/Linux/FreeRTOSのいずれか） においてソフトウェア全体構成から設計を経験している方 ■歓迎条件 ・サブスクリプションやクラウドに関する知識 ・ユーザ向けインターフェースに関する知識

会社説明

ご紹介時にご案内いたします